

(486)

ニッケル基耐熱合金の応力時効挙動

原研 東京研究所

・渡辺勝利 萩原正彦
近藤達男

1. 序： ニッケル基耐熱合金の相安定性にまつて重要な特性としては、実用上の立場からも明々かにされねばならぬ重要な課題である。著者らはこゝまことに比較的短時間の応力時効挙動を調べ、応力時効下における構成元素の変化ヒートもむしと金属組織の変化が顕著であることを見い出し、またその支配因子について考察した。本報では多目的高温ガス炉用構造材であるニッケル基のハステロイ-X系材Heat-Gと市販材(Heat-B), Al, Co, S, および(Heat-G)において耐食性の改良のためMn量を高めたもの(Heat-O)について応力時効挙動を調べた。すなはち、クリープ条件下における部材の種々の時効点における延性の変化、特に室温延性、などといった特性から、組織組織の変化につき検討した。

2. 実験方法： 試料Heat-B

Heat-GおよびHeat-Oの化学組成を表1に示す。試料はこれらを粒状素材で用い、これに

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Co	Mo	W	Fe	Al	Ti	Ni	N	B
Heat-G	0.08	0.65	0.03	<0.005	<0.005	21.98	0.05	8.81	0.54	18.35	<0.02	0.02	Bal.	0.005	0.001
Heat-B	0.06	0.60	0.43	0.007	0.005	21.49	0.98	8.82	0.53	18.03	0.41	0.03	Bal.	—	—
Heat-O	0.07	0.88	0.27	<0.005	<0.005	21.90	0.04	9.13	0.47	18.23	0.03	0.02	Bal.	—	—

平行部材はHeat-B, Heat-Gは $2 \times 28 \times 150 \text{ mm}^3$, Heat-Oは $1 \times 28 \times 150 \text{ mm}^3$ である。試本の処理($1170^\circ\text{C} \times 30 \text{ min}$ 、空気冷却)を施した後、クリーピング試験装置の荷重保持装置にて、クリーピング試験を行った。このクリーピング試験、光頭あわび等級用の各種試験片を採取した。時効条件は 900°C において、応力 $0 \sim 5 \text{ kg/mm}^2$ の範囲とした。引張試験は全温度 20°C で行い、破面の解剖を行った。また引張試験と併せて室温直接観察を行った。

3. 実験結果および考察： 図1に各合金の室温延性のおよび附加応力の存在性の結果を示す。図中の合金も応力時効によって延性は変化するが、応力レベルには高応力の場合を除き、弱い存在性を示す。またHeat-B, Heat-Oは比較的Heat-Gは応力時効の有無による室温延性はほとんど同じ。このこと組織の影響結果と対比させてみると、Heat-B, Heat-Oはクリープマニステーションがこのこと組織の影響結果と対比させてみると、Heat-Gは比較的組織変化の移動が遅いが、一方、組織変化が多く認められる。図2に各合金の室温延性の変化と附加応力との関係を示す。図1の延時間の範囲(300 hr)では無応力時効は比較的応力時効による延性の時間依存性に対する相対的变化が少ない。これは無応力時効が最大となり無応力時効の場合と応力時効の場合との延性の相対的变化が少ない。これは無応力時効が最大となり無応力時効の場合と応力時効の場合との延性の相対的变化が少ない。

Heat-B, Heat-Gとともに無応力時効による室温延性

はほとんどと見られるが、延性は時効によって増加する。

一方、Heat-Oは応力の有無による室温延性はほとんど同じ。

しかし、応力時効の場合、室温延性は時効によって減少する。

一方、Heat-Oは応力の有無による室温延性はほとんど同じ。

しかし、応力時効の場合、室温延性は時効によって減少する。

しかし、応力時効の場合、室温延性は時効によって減少する。

しかし、応力時効の場合、室温延性は時効によって減少する。

しかし、応力時効の場合、室温延性は時効によって減少する。

しかし、応力時効の場合、室温延性は時効によって減少する。

しかし、応力時効の場合、室温延性は時効によって減少する。

しかし、応力時効の場合、室温延性は時効によって減少する。

しかし、応力時効の場合、室温延性は時効によって減少する。

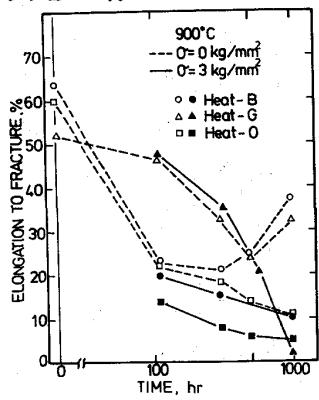
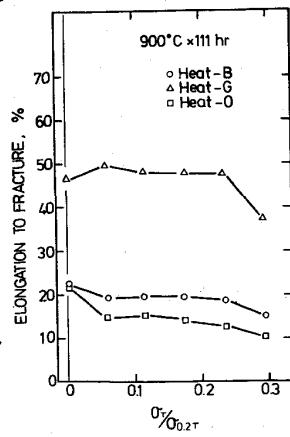


図2. 室温延性と時効
時間との関係

3. 実験結果より本実験で見られた応力時効による室温延性の変化は主として以下に要する。

以下の実験結果によれば、主として以下の要因がある。